



## G. Akciobilitat:

- 1. Matode akciobilitat. Publida se hoolleistest.
- 2. Huutete ja kuvate.
- 3. Jaka kulten seotud kapaleessa "BisCover LV'n käytö".

## H. Eksportat viidustamisele:

**HUOMAUTUS:** Voldan käyttaa ennen seentoontai sen jälkeen.

1. Pundista pinta hoiakalliksi tai hekkupallaksi kaheksa mm². Huutete ja kuvate.

2. Annoste etasushaapo, esm. UNI-ETCH, kovettemisele yhtenäiseksi ja vieselle hammasrakenteelle ja anna vaikuttaa 15 sekundit.

3. Huutete ja kuvate.

4. Jaka kulten seotud kapaleessa "BisCover LV'n käytö".

**BisCover LV'n käytö:**

1. BisCover LV annostellaan sekotulmajana. Kasta harja BisCover LV:n. Pyhi ylämäärä harjasta sekotulmajan sivupintaan. Harja ei tarvitse olla kyllistä materiaalina, ainoastaan kotaan ohun kerroksen vieressä.

2. Annoste ohut kerta BisCover LV:n sivullen suuntaan lisääntää. Alä tarvita harjan antostun alkua. On erittäin tärkeää antaa tuottaa lähellä 15 sekunnia jälkeen annostus jälkeen. Alla puuttuu ohjeeksi koska se hajotaa materiaalin epätasaisesti ja tekee pinnastta laajentumisen.

3. BisCover LV:n sivulle annostellaan seurauksia valistaa, ja polymeeriasialla seurauksien kovetusjakoon mukaisesti. Rikkittämä kovettamisen aikana BisCover LV:n pinnalle voi olla rikkilöytävä.

a. LED-valo: valkovista 30 sekuntia hyvin lähestä (0,2 mm).

b. Halogenivalo: valkova 30 sekuntia hyvin lähestä (0,2 mm).

c. PAC(plasmaan) -valo: PAC-valo ja valkovista 10 sekuntia hyvin lähestä (0,2 mm).

4. Jos annostan haluttuun tarkaan, toistetaan vähintään 1,3.

**HAVANTOON:** Kovettamisen jälkeen käytä pinnalla ohun lajkuja.

1. Luotiin on hallitusti nihkutuksia, koska luotuksista on ollut paluu sen haittamuotoon on muiston estynyt.

**RATKASU:** BisCover LV pyöriin instrumenttila ja annoste uudestaan jätetään laajentumisen vireessä.

**HAVANTO:** Pinta on taimainen kovettamisen jälkeen.

1. Valettu ohut rikkilöytävä. Lampu voi olla vanha ja vahimmat terpeissä, tai sisäosuudet saattaa olla naarmunut ja likainen.

**RATKASU:** Käytä edesmitä määritettyä valoehdot ja annosta kovettamisen vireessä.

2. Viskotila saattaa olla kaukana pinnasta. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumiseen.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

3. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumiseen.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

4. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.

**RATKASU:** Annoste toinen kerros BisCover LV:ta.

**HAVANTO:** Pinta de la tehtävän, mutta sitä voi rapauttaa.

1. BisCover LV välttää vähimmäiskovettamisen kovettamisen pituuden rippumatta. Jos valoa pidetään suuremmalla etäisyydellä pinnasta, tehtävä leiskettävästä välttämättä onko tuota sopiva aiutuun kovettamiseen. Käytä jopa tällöin itseensä kovettamista.

**RATKASU:** Suurempaa pinnan kovettamisen vireessä parempi kovetata pieni alueita kerrallaan lähetäsydyltä koko aluetta.

5. Valettu pinnan välillä materiaali jaettu veden vireestä. Valon hanhanmuoden vähennemisen lähtevä kovettamalla pinnalla valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

**RATKASU:** Pidä valokäytä 1-2 minuuttia ennen pinnasta ja valon levittäytyessä laajentumisen vireessä.

6. Materiali on kontaminointi.